

会員各位

■フードテック官民協議会第1回総会（6/24）の登壇者・ブース出展者の募集開始

フードテック官民協議会 第1回総会／提案・報告会を、6月24日（水）14:00～、対面形式にて開催いたします！

開催にあたり会員の皆様を対象に 登壇者 および 会場内ブース出展者 を募集します。

去年度も多くの皆様にご発表・ご出展いただき、大変ご好評をいただきました。

→参考：[去年度第3回総会の様子](#)

会員同士の交流・連携の貴重な機会となりますので、是非ご応募をお待ち申し上げます。

【開催概要】

- ・開催日時：6月24日（水）14:00～17:00（18:00までネットワーキング）
- ・開催方法：現地会場（オンラインは検討中）
- ・現地会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3 2階）

【募集概要】

- ・登壇：ピッチ枠として6～10分程度の発表
- ・ブース出展：ポスター発表、試食、パンフレット、商品等の掲示 ※パンフレットのみの設置も可能
- ・内容例（登壇・ブース共通）：フードテック関連の取組紹介、自社技術シーズの紹介、ビジネスアイデア・ニーズの提供、イベント告知等

募集期間：2026年4月13日（月）～2026年4月27日（月）17:00

※登壇・ブース出展ともに無料です。

【応募フォーム】

会員向けのみ（個人会員制で無料ですので、お気軽にご入会下さい）

※ご不明点等ございましたら下記事務局までお問い合わせくださいませ。

フードテック業界を一緒に盛り上げ、広げ、次の連携や挑戦につなげていくために、ぜひ多くの皆様にご参加・ご応募いただければ幸いです。

皆様のご応募を、心よりお待ちしております！

編集・発行

フードテック官民協議会事務局

E-mail: foodtech@maff.go.jp
